

平成 30 年 12 月 25 日

各 位

会社名 インスペック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 菅原 雅史
 (コード番号：6656 東証第二部)
 問合せ先 取締役管理本部長 富岡 喜榮子
 TEL 0187-54-1888 (代表)

シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 12 月 25 日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、シンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本契約の目的

当社は、現在戦略的に取り組んでおりますロールtoロール型検査装置及び次世代半導体向け超精密基板検査装置の受注や引き合いが増加しており、今後も継続して受注の増加が続く見込みです。当社の事業は、大量かつ高額の部材調達が行う事業形態であるため、受注増加が必要運転資金の増加に直結いたします。そのため、安定的な資金調達手段を確保することを目的として本契約を締結いたしました。

2. 本契約の概要

契約形態	シンジケートローン方式によるコミットメントライン
組成金額	総額20億円
アレンジャー	株式会社秋田銀行
エージェント	株式会社秋田銀行
参加金融機関	株式会社秋田銀行 株式会社商工組合中央金庫 羽後信用金庫
資金使途	運転資金
契約締結日	平成30年12月25日
初回借入実行日	平成30年12月28日
初回借入実行金額	7億円（予定）
コミットメント期間	平成30年12月28日～平成31年12月30日

3. 今後の見通し

本件は、平成31年4月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。

以上